

2020年12月15日

各 位

会 社 名 株式会社 ブイ・テクノロジー
代 表 者 代表取締役 兼 社長執行役員 杉本 重人
(コード番号：7717 東証一部)
問 合 せ 先 社長室 IR グループ長 吉村 省吾
(TEL：045-338-1980)

リソテックジャパン株式会社の株式取得(完全子会社化)に関するお知らせ

株式会社ブイ・テクノロジー(神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134、代表取締役 杉本重人、以下、当社)は、12月15日開催の臨時取締役会にて、リソテックジャパン株式会社(埼玉県川口市並木2-6-6、代表取締役 南 洋一)の全株式(同社保有の自己株式を除く)を取得し、完全子会社化することを決議いたしましたので、ご報告いたします。

記

1. 株式取得の目的・背景など

世界の半導体装置市場は、IoT、AI、5Gの普及や、コロナ禍におけるリモートワークの普及などを背景に、投資、需要の拡大が見込まれています。

この度、当社グループが取り組む半導体関連事業にリソテックジャパン社を迎え、同社事業の一層の成長、シナジーによる新たな価値の創造の実現、当社グループでの半導体関連事業の更なる発展を狙い、リソテックジャパン社を子会社化することを、決議いたしました。

リソテックジャパン社は、1993年の創業以来培ってきたリソグラフィ技術をコアとしたプロセスの評価解析装置・製造装置・露光解析ツール・シミュレータといったソリューションを、最先端の半導体デバイス分野からパワーデバイス・化合物半導体・MEMSおよびナノインプリント等といった、様々な微細加工に携わるお客様にお届けしてきた研究開発型の企業です。

微細加工分野においてレジスト塗布から現像・ポストバークといった各種プロセスを一貫してカバーする当社独自の評価・製造システムに対するお客様の評価は高く、当社は、同社の事業の更なる成長を後押しすると同時に、同社の知見を活かした露光装置等の開発を進め、当社グループの半導体分野での事業の成長を目指します。

2. 子会社の概要

商号	リソテックジャパン株式会社 (Litho Tech Japan Corporation)
所在地	埼玉県川口市並木2-6-6
代表者の役職・氏名	代表取締役 南 洋一
事業内容	微細加工プロセス用評価・製造装置の開発、製造、販売、輸出入、保守
資本金	40百万円
出資比率	当社100%出資

3. 日程

取締役会決議日	2020年12月15日
契約締結日	2020年12月15日
株式取得日	2021年1月6日(予定)

4. 今後の見通し

2021年3月期業績見通しへの影響は軽微となる見込みです。その他、開示すべき重要な事項がございます場合には、別途、速やかに開示いたします。

以上